

サーバの保守

- ステータス LED およびボタン (1 ページ)
- コンポーネントの取り付け準備(7ページ)
- ・コンポーネントの取り外しおよび取り付け (11ページ)
- SAS/SATA ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブの交換 (13 ページ)
- •フロントローディング NVMe SSD の交換 (15 ページ)
- ファンモジュールの交換(19ページ)
- CPU およびヒートシンクの交換 (21ページ)
- •メモリ (DIMM) の交換 (32ページ)
- ミニストレージモジュールの交換(40ページ)
- USB ドライブの交換 (42 ページ)
- RTC バッテリの交換 (44 ページ)
- •電源装置の交換(45ページ)
- PCIe ライザーの交換 (50 ページ)
- PCIe カードの交換 (53 ページ)
- Cisco VIC mLOM および OCP カードの交換に関する考慮事項 (57 ページ)
- mLOM カードの交換 (59 ページ)
- SAS ストレージ コントローラ カードの交換(RAID または HBA) (61 ページ)
- Supercap の交換(RAID バックアップ) (64 ページ)
- •ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換 (65 ページ)
- ・シャーシ侵入スイッチの交換 (69ページ)
- •トラステッドプラットフォームモジュール (TPM) の取り付け (70ページ)
- PCB アセンブリ (PCBA) のリサイクル (73 ページ)
- ・サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ (74 ページ)

ステータス LED およびボタン

ここでは、前面、背面、および内部の LED の状態について説明します。

前面パネルの LED

図 **1**:前面パネルの *LED*



表 1:前面パネル LED、状態の定義

LED 名	状態
1 電源ボタン/LED (())	 ・消灯:サーバに AC 電力が供給されていません。 ・オレンジ:サーバはスタンバイ電源モードです。Cisco IMC と一部のマザーボード機能にだけ電力が供給されています。
	 ・緑:サーバは主電源モードです。すべてのサーバコン ポーネントに電力が供給されています。
2 ユニット識別 (の)	 ・消灯:ユニット識別機能は使用されていません。 ・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。

I

	 ・緑:サーバは正常動作状態で稼働しています。
	 緑の点滅:サーバーはシステムの初期化とメモリチェックを行っています。
	 オレンジの点灯:サーバは縮退運転状態にあります(軽度な障害)。次に例を示します。
	・電源装置の冗長性が失われている。
	• CPU が一致しない。
	 ・少なくとも1つの CPU に障害が発生している。
	・少なくとも1つのDIMMに障害が発生している。
	 RAID 構成内の少なくとも1台のドライブに障害 が発生している。
	 オレンジの点滅(2回):システムボードで重度の障害が発生しています。
	 オレンジの点滅(3回):メモリ(DIMM)で重度の障害が発生しています。
	 オレンジの点滅(4回): CPU で重度の障害が発生しています。
4	•緑:すべての電源装置が正常に動作中です。
電源の状態(♥型) 	 オレンジの点灯:1台以上の電源装置が縮退運転状態 にあります。
	 オレンジの点滅:1台以上の電源装置が重大な障害発 生状態にあります。
5	 ・緑:すべてのファンモジュールが正常に動作中です。
ファンの状態(ビリ)	 オレンジの点滅:1つ以上のファンモジュールで回復 不能なしきい値を超えました。
6 ネットワークリンクアクティビティ(デ)	 ・消灯:イーサネット LOM ポート リンクがアイドル状態です。
	 緑:1つ以上のイーサネットLOMポートでリンクがア クティブになっていますが、アクティビティは存在し ません。
	 緑の点滅:1つ以上のイーサネットLOMポートでリン クがアクティブになっていて、アクティビティが存在 します。

7	•緑:サーバは正常温度で稼働中です。
温度 (○)	 オレンジの点灯:1個以上の温度センサーで重大なし きい値を超えました。
	 オレンジの点滅:1個以上の温度センサーで回復不能 なしきい値を超えました。

背面パネルの LED

図 **2**:背面パネル LED



表 2: 背面パネル LED、状態の定義

LED 名	状態
背 面ユニット識別	・消灯:ユニット識別機能は使用されていません。
	 ・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。
4 Gb イーサネット専用管理リンク速度	 ・消灯:リンク速度は10 Mbpsです。
	・オレンジ:リンク速度は 100 Mbps です。
	•緑:リンク速度は1 Gbps です。
3 Gb イーサネット専用管理リンク ステータス	 ・消灯:リンクが確立されていません。
	 ・緑:リンクはアクティブです。
	 ・緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

電源ステータス(各電源装置に1つのLED)	AC 電源装置:
	 ・消灯:AC入力なし(12V主電源はオフ、12Vスタン バイ電源オフ)。
	 ・緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ電源は オン。
	 ・緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ電源は オン。
	 オレンジの点滅:警告しきい値が検出されましたが、 12 V 主電源はオン。
	 オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました。12 V 主電源はオフです(過電流、過電圧、温度超過などの障害)。
	DC 電源装置:
	 ・消灯: DC 入力なし(12 V 主電源はオフ、12 V スタン バイ電源はオフ)。
	 ・緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ電源は オン。
	 ・緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ電源は オン。
	 オレンジの点滅:警告しきい値が検出されましたが、 12 V 主電源はオン。
	 オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました。12 V主電源はオフです(過電流、過電圧、温度超過などの障害)。

内部診断 LED

I

サーバーには、CPU、DIMM、およびファンモジュールの内部障害 LED があります。

図 3: 内部診断 LED の位置



コンポーネントの取り付け準備

このセクションには、コンポーネントを取り付けるための準備に役立つ情報とタスクが含まれています。

サービス手順に必要な工具

この章の手順を実行する際に、次の工具を使用します。

- T-30 トルクス ドライバ (ヒートシンクを取り外すために交換用 CPU に付属)
- ・#1 マイナス ドライバ (ヒートシンクを取り外すために交換用 CPU に付属)
- •No.1 プラス ドライバ (M.2 SSD および侵入スイッチ交換用)
- •静電気防止用(ESD)ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

サーバのシャットダウンと電源切断

サーバは次の2つの電源モードで動作します。

- ・主電源モード: すべてのサーバコンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意のオペレーティングシステムが動作できます。
- スタンバイ電源モード:電力はサービスプロセッサと特定のコンポーネントにのみ提供されます。このモードでは、オペレーティングシステムとデータの安全を確保しつつ、サーバから電源コードを取り外すことができます。

Â

注意 サーバがシャットダウンされてスタンバイ電源モードになった後も、電流は引き続きサーバ上 を流れ続けます。いくつかのサービス手順で指示されている完全な電源切断を行うには、サー バのすべての電源装置からすべての電源コードを外す必要があります。

前面パネルの電源ボタンまたはソフトウェア管理インターフェイスを使用してサーバをシャッ トダウンすることができます。

電源ボタンを使用したシャットダウン

ステップ1 電源ボタン/LED の色を確認します。

- オレンジ色:サーバはスタンバイモードです。安全に電源をオフにできます。
- •緑色:サーバは主電源モードです。安全に電源をオフするにはシャットダウンする必要があります。

ステップ2 次の手順でグレースフルシャットダウンまたはハードシャットダウンを実行します。

- 注意 データの損失やオペレーティングシステムへの損傷が発生しないようにするために、必ずオペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを実行するようにしてください。
 - グレースフルシャットダウン:電源ボタンを短く押してから放します。オペレーティングシステムによりグレースフルシャットダウンが実行され、サーバはスタンバイモードに移行します。このモードでは、電源ボタン/LEDがオレンジ色になります。
 - •緊急時シャットダウン:電源ボタンを4秒間押したままにすると、主電源モードが強制終了され、直ちにスタンバイモードに移行します。
- **ステップ3** サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

Cisco IMC GUI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、ユーザまたは管理者権限を持つユーザとしてログインする必要が あります。

- **ステップ1**[ナビゲーション(Navigation)] ペインで [**サーバ(Server**)] タブをクリックします。
- ステップ2 [サーバ (Server)]タブで [サマリー (Summary)]をクリックします。
- ステップ3 [アクション(Actions)] 領域で [サーバの電源をオフにする(Power Off Server)] をクリックします。
- ステップ4 [OK] をクリックします。

オペレーティング システムによりグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モード に移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

ステップ5 サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

Cisco IMC CLI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

ステップ1 サーバ プロンプトで、次のコマンドを入力します。

例:

server# scope chassis

ステップ2 シャーシプロンプトで、次のコマンドを入力します。

例:

server/chassis# power shutdown

オペレーティング システムによりグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モード に移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

ステップ3 サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

サーバ上部カバーの取り外し

- **ステップ1** 次のようにして、上部カバーを取り外します。
 - a) カバーラッチがロックされている場合は、ロックを横にスライドさせてロックを解除します。 ラッチのロックが解除されると、ハンドルが持ち上がり、ハンドルをつかむことができます。
 - b) ラッチの端を持ち上げて、垂直に 90 度回転するようにします。
 - c) 同時に、カバーを背後方向にスライドさせ、上部カバーをサーバからまっすぐ持ち上げ、横に置きま す。
- ステップ2 次のようにして、上部カバーを取り付けます。
 - a) ラッチが完全に開いた位置にある状態で、カバーを、前面カバーパネルのへりから数インチ後方のサー バ上部に置きます。
 - b) ラッチが接触するまでカバーを前方にスライドさせます。
 - c) ラッチを閉じる位置まで押し下げます。ラッチを押し下げながら、カバーを閉じた位置まで前方に押 します。
 - d) ロックボタンを横に左にスライドさせて、ラッチをロックします。

ラッチをロックすると、ブレードの取り付け時にサーバのラッチ ハンドルがはみ出さないようになり ます。 図 4:上部カバーの取り外し



ホット スワップとホット プラグ

一部のコンポーネントは、シャットダウンしてサーバから電源を取り外さなくても、取り外し と交換が可能です。このタイプの交換には、ホットスワップとホットプラグの2種類がありま す。

- ホットスワップ交換:ソフトウェアまたはオペレーティングシステムでコンポーネントを シャットダウンする必要はありません。これは、次のコンポーネントに適用されます。
 - ・SAS/SATA ハード ドライブ
 - ・SAS/SATA ソリッド ステート ドライブ
 - 冷却ファン モジュール
 - 電源装置(1+1 冗長の場合)
- ホットプラグ交換:次のコンポーネントは、取り外す前にオフラインにする必要があります。
 - NVMe PCIe ソリッド ステート ドライブ

コンポーネントの取り外しおよび取り付け

Â

警告 ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉(EMI)の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

ステートメント 1029

Â

注意 サーバコンポーネントを取り扱う際は、フレームの端だけを持ち、また損傷を防ぐため静電放 電(ESD) リスト ストラップまたは他の静電気防止用器具を使用します。

\mathcal{P}

ヒント 前面パネルまたは背面パネルにあるユニット識別ボタンを押すと、サーバの前面パネルと背面 パネルの両方でユニット識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラックの反対 側に移動しても対象のサーバを特定できます。これらの LED は、Cisco CIMC インターフェイ スを使用してリモートでアクティブにすることもできます。

ここでは、サーバー コンポーネントの取り付けと交換の方法について説明します。

コンポーネントの位置

ここでは、フィールドで交換可能なコンポーネントとサービス関連の品目の場所を示します。 次の図に、上部カバーを取り外した状態のサーバーを示します。

図 5: ND-NODE-L4、サービス可能なコンポーネントの場所



D ロントロード ドライブ ベイ 1 ~ 10 は SAS/SATA ドラ イブをサポート。	❶電源ユニット(1+1 冗長の場合にホットスワップ可能)
• ND-NODE-L4 : ドライブ ベイ 1 および 2 で NVMe PCIe SSD をサポート。	
2 冷却ファンモジュール(7個、ホットスワップ可能)	Ⅰマザーボード上のトラステッドプラットフォームモジュー ル(TPM)ソケット(図示されず)
Supercap ユニット取り付けブラケット (RAID バックアッ	≇Cle ライザー 2/スロット 2(ハーフハイト、x16 レーン)
プ)	フロントロード NVMe SSD(x8 レーン)用の PCIe ケーブ ル コネクタが付属
₄マザーボード上の DIMM ソケット(CPU あたり12 個)	₱Cle ライザー 1/スロット1(フルハイト、x16 レーン)
	microSD カード用のソケットが付属
€ PU およびヒートシンク(最大 2)	4 シャーシ床面(x16 PCIe レーン)上のモジュラ LOM (mLOM)カードベイ(図では非表示)

€ ニストレージモジュール ソケット。次のオプション があります。	モジュラ RAID(mRAID)ライザー。オプションで以下の いずれかをサポート。
 2台の SD カードスロットを備えた SD カードモジュール。 2台の SATA M.2 ドライブまたは 2台の NVMe M.2 ドライブ用のスロットを備えた M.2 モジュール 	• ハードウェア RAID コントローラ カード • 組み込みの SATA RAID 用インタポーザ カード
 Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (SATA M.2 ドライブ用に 2 台のスロットを備えたモジュールと、RAID 1 アレイの 2 台の M.2 ドライブを制御できる内蔵 SATA RAID コントローラ) 	
ジ ャーシ侵入スイッチ(任意)	��Cle ライザー 2 のフロントロード NVMe SSD 用の PCle ケーブルコネクタ
& ザーボード上の内部 USB 3.0 ポート	₯CIe ライザー1の microSD カードソケット
RTC バッテリ、垂直ソケット	-

SAS/SATA ハード ドライブまたはソリッド ステート ドラ イブの交換

(注) SAS/SATA ハードドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。取り外し前にシャットダ ウンする必要がある NVMe PCIe SSD ドライブを交換する場合には、フロントローディング NVMe SSD の交換(15ページ)を参照してください。

SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

サーバは次のバージョンで構成可能です。

ND-NODE-L4 — スモールフォームファクタ(SFF)ドライブ、10ドライブバックプレーン付き。最大 10 台の 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。ドライブベイ 1 および 2 は NVMe SSD をサポート。

次の図に、ドライブベイの番号を示します。

図 6: ドライブ ベイの番号付け

000000	0000000000	000000000	*****	909696	00000	9800086	00000)086	0000000000	90000	00000		00000	le la	
	Slot 1		Slot 2	1:1		Slot 3			Slot 4			Slot 5	:	I T T	
			ононононон			;;;;;; ;;;								50	c
	Slot 6		Slot 7			Slot 8		<u>tu</u> l	Slot 9			Slot 10	:		610

最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守って ください。

- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。
- 同じサーバ内で SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができます。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム(仮想ドライブ)を構成することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべて SAS/SATA ハード ドライブまたはすべて SAS/SATA SSD にする必要があります。

4K セクター形式の SAS/SATA ドライブに関する考慮事項

- •4Kセクター形式のドライブは、レガシーモードではなく、UEFIモードで起動する必要があります。UEFIモードはシステムのデフォルトです。モードが変更され、UEFIモードに戻す必要がある場合にのみ、次の手順を参照してください。
- 同じRAIDボリュームの一部として4Kセクター形式および512バイトセクター形式のド ライブを設定しないでください。
- •4K セクタードライブのオペレーティングシステムサポートについては、サーバの相互運 用性マトリックス『ハードウェアおよびソフトウェア相互運用性マトリックスツール』を 参照してください。

SAS/SATA ドライブの交換

- ステップ1 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランク ドライブ トレイを取り外します。
 - a) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - b) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
 - c) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブトレイネジを外し、トレイからドライブを取り外します。
- ステップ2 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。

- b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込 みます。
- c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。

図 7: ドライブ トレイのドライブの交換



フロントローディング NVMe SSD の交換

このセクションでは、前面パネル ドライブ ベイでの 2.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD の交換について扱います。

フロントローディング NVMe SSD 取り付けガイドライン

サーバーは、2.5インチNVMe SSDを搭載する次の前面ドライブベイ構成をサポートしています。

- Cisco UCS C220 M6 SAS/SATA (UCSC-C225-M6S) : オプションとして、フロントローディング ドライブ ベイ 1 ~ 4 は、2.5 インチ NVMe SSD (オプションの前面 NVMe ケーブル使用)をサポートします。
- Cisco UCS C220 M6 NVMe(UCSC-C225-M6N): 10ドライブ バックプレーン。最大 10 台の 2.5 インチ NVMe 専用 SSD をサポート。

図 8: ドライブ ベイの番号付け

.4	999	9000009999990	0000000	000000000000000000000000000000000000000	9990	QQC		9000	003	68006600688860	1000	00000	•	00000	Cooh
	ſ	Slot 1		Slot 2] : [1	Slot 3		ĨÒ	Slot 4	:		Slot 5		Iõn_
		никини		н женен н но	<u></u>	E	paopodpoc				=	<u>i de se</u>	-		50
1		Slot 6	: 7	Slot 7		¥[Slot 8			Slot 9	:1		Slot 10		

フロントローディング NVMe SSD の要件と制限事項

以下の要件を確認してください。

- ホットプラグサポートは、システム BIOS で有効にする必要があります。NVMe ドライブ が付属するシステムを注文した場合、ホットプラグサポートは工場出荷時に有効にされて います。
- NVMe に最適化された SFF 10 ドライブ バージョンは NVMe ドライブのみをサポートします。

次の制限事項に従います。

- NVMe SFF 2.5 インチ SSD は、UEFI モードでの起動のみをサポートしています。レガシーブートはサポートされていません。UEFI ブートの設定手順については、4K セクター形式の SAS/SATA ドライブに関する考慮事項(14ページ)を参照してください。
- NVMe SSD は PCIe バス経由でサーバとインターフェイスをとるため、SAS RAID コント ローラでは NVMe PCIe SSD を制御できません。
- UEFI ブートは、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでサポートされます。ホット挿入およびホット取り外しは、VMWare ESXi を除くすべてのサポートされているオペレーティングシステムでサポートされます。

システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化

ホットプラグ(OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブ)は、デフォルトでは システム BIOS で無効になっています。

- ・システムと NVMe PCIe SSD を一緒に注文した場合、この設定は工場出荷時に有効になっています。アクションは不要です。
- •工場出荷後に NVMe PCIe SSD を追加した場合、BIOS でホットプラグ サポートを有効に する必要があります次の手順を参照してください。

BIOS セットアップ ユーティリティを使用したホットプラグ サポートの有効化

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [Advanced] > [PCI Subsystem Settings] > [NVMe SSD Hot-Plug Support] に移動します。
- ステップ3 値を [Enabled] に設定します。
- ステップ4 変更内容を保存して、ユーティリティを終了します。

フロントローディング NVMe SSD の交換

ここでは、前面パネル ドライブ ベイ内の 2.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD を交換する 方法について説明します。



(注) OS通知を伴わない取り外しはサポートされていません。サポートされているすべてのオペレー ティングシステム(VMware ESXi を除く)で、OS通知を伴うホットインサーションとホット リムーブがサポートされています。



- (注) OS 通知を伴うホットインサーションとホットリムーブは、システムの BIOS で有効にする必要があります。システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化(16ページ)を参照してください。
- ステップ1 既存のフロントローディング NVMe SSD を取り外します。
 - a) NVMe SSD をシャットダウンして、OS 通知を伴う取り外しを開始します。オペレーティング システ ムのインターフェイスを使用してドライブをシャットダウンし、ドライブ トレイの LED を確認しま す。
 - ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。
 - ・緑色で点滅:シャットダウンコマンドの後、ドライバをアンロード中です。取り外さないでください。
 - ・ 消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り外すことができます。

- b) ドライブトレイの表面にある解除ボタンを押します。
- c) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
- d) SSD をトレイに固定している 4本のドライブ トレイ ネジを外し、トレイから SSD を取り外します。
- ステップ2 新しいフロントローディング NVMe SSD を取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しい SSD を置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- **ステップ3** ドライブ トレイの LED を確認し、緑色に戻るまで待ってからドライブにアクセスします。
 - ・ 消灯:ドライブは使用されていません。
 - ・緑色で点滅:ホットプラグインサーションの後、ドライバが初期化中です。
 - •緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。

図 9:ドライブ トレイのドライブの交換



ファン モジュールの交換

 \mathcal{P}

ヒント 各ファンモジュールには、マザーボード上のファンコネクタの隣に1個の障害 LED がありま す。この LED が緑色に点灯している場合は、ファンが正しく設置されており、動作が良好で す。ファンに障害が発生している場合、またはファンが正しく装着されていない場合、LED は オレンジ色に点灯します。 Â

- 注意 ファンモジュールはホットスワップ可能であるため、ファンモジュールの交換時にサーバを シャットダウンしたり電源をオフにしたりする必要はありません。ただし、適切な冷却を保て るよう、ファンモジュールを取り外した状態でのサーバの稼働は、1分以内にしてください。
- **ステップ1** 次のようにして、既存のファンモジュールを取り外します。
 - a) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - b) サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - c) ファンモジュールの前面および背面のつまみをつかみます。マザーボードからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
- ステップ2 次のようにして、新しいファンモジュールを取り付けます。
 - a) 新しいファンモジュールを所定の位置にセットします。ファンモジュールの上部に印字されている矢 印がサーバの背面を指すはずです。
 - b) ファン モジュールをゆっくりと押し下げて、マザーボード上のコネクタにしっかりと差し込みます。
 - c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
 - d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 10:ファンモジュールの上面図



CPU およびヒートシンクの交換

ここでは、CPU 構成ルール、および CPU とヒートシンクの交換手順について説明します。

CPU 構成ルール

このサーバのマザーボードには2個の CPU ソケットがあります。各 CPU は、8 つの DIMM チャネル(16の DIMM スロット)をサポートします。DIMM スロットの番号付け(32ページ)を参照してください。

- ・サーバーは、1 つの CPU または 2 つの同型 CPU が取り付けられた状態で動作できます。
- ・最小構成では、サーバーに最低でもCPU1が取り付けられている必要があります。最初に CPU1、次にCPU2を取り付けます。
- ・次の制約事項は、シングル CPU 構成を使用する場合に適用されます。
 - ・未使用 CPU ソケットがある場合は、工場出荷時からあるダスト カバーの装着が必要です。
 - DIMM の最大数は 16 です(CPU 1 チャネル A、B、C、D、E、F、G、H のみ)。

CPUの交換に必要な工具

この手順では、以下の工具が必要です。

- •T-20 トルクス ドライバ (ヒートシンクと CPU ソケットのネジ用)
- ・ヒートシンク クリーニング キット(交換用 CPU に同梱されています)。「Cisco PID UCSX-HSCK=」として別個に発注可能です。

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

・サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)(交換用 CPU に同梱されているシリンジ)。既存のヒートシンクを再利用する場合にのみ使用します(新しいヒートシンクには、TIM がすでに塗布されたパッドが付属しています)。「Cisco PID UCS-CPU-TIM=」として別個に発注可能です。

1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。

RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連パーツ (31 ページ) も参照してください。

CPU およびヒートシンクの交換

Æ

- 注意 CPUとそのソケットは壊れやすいので、ピンを損傷しないように細心の注意を払って扱う必要 があります。CPUはヒートシンクとサーマルインターフェイスマテリアルとともに取り付け、 適切に冷却されるようにする必要があります。CPUを正しく取り付けないと、サーバが損傷す ることがあります。
- ステップ1 既存の CPU/ヒートシンク アセンブリをサーバから取り外します。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - d) 交換用 CPU に付属している T-20 トルクス ドライバを使用して、アセンブリをマザーボードのスタン ドオフに固定している 4 つの非脱落型ナットを緩めます。
 - (注) ヒートシンクを持ち上げたときに水平になるようにヒートシンクのナットを均等に緩めます。ヒートシンクのラベルに示されている順序でヒートシンクのナットを緩めます(4、3、2、1、6、5)。



e) ヒートシンクを取り外します。



f) 3本のソケットフレームのねじを緩めます。



g) ソケットフレームを開きます。



h) レールフレームを開きます。



i) キャリア フレームを付けたまま CPU を取り外します。



- ステップ2 次のようにして、新しい CPU を取り付けます。
 - 注意 CPU 接触面とピンは非常に脆弱です。この手順では、CPU の接触面または CPU ソケット ピン に触れたり、損傷したりすることがないように、十分注意してください。
 - a) そのキャリアフレーム上のハンドルタブでのみ CPUを持ち上げ、開いているレールフレームに向かっ て慎重にスライドさせます。



b) ゆっくりレールフレームを閉じて、フラットな、閉じた位置にします。



c) ゆっくりソケットフレームを閉じて、フラットな、閉じた位置にします。



d) 1、2、3の順序でソケットフレームの3つのネジを締めます。



- ステップ3 新しい TIM をヒートシンクに塗布します。
 - (注) 適切に冷却し、期待されるパフォーマンスを実現するために、ヒートシンクのCPU側の表面に 新しい TIM を塗布する必要があります。
 - ・新しいヒートシンクを取り付ける場合は、新しいヒートシンクにはTIMが塗布されたパッドが付属しています。ステップ5に進みます。
 - ・ヒートシンクを再利用する場合は、ヒートシンクから古い TIM を除去してから、付属のシリンジから 新しい TIM を CPU 表面に塗布する必要があります。次のステップに進みます。
 - a) ヒートシンクの古い TIM に、ヒートシンク クリーニング キット(UCSX-HSCK=) 付属の洗浄液を塗 布し、少なくとも 15 秒間吸収させます。
 - b) ヒートシンククリーニングキットに同梱されている柔らかい布を使用して、ヒートシンクからすべてのTIMを拭き取ります。ヒートシンクの表面に傷をつけないように注意してください。
 - c) 新しい CPU (UCS-CPU-TIM=) に付属の TIM のシリンジを使用して、CPU の上部に4 立法センチメートルのサーマルインターフェイスマテリアルを貼り付けます。次に示すパターンに倣って、均一に塗布します。

図 11:サーマル インターフェイス マテリアルの塗布パターン



注意 適切に冷却を行うため、ご使用の CPU に対応した正しいヒートシンクだけを使用します。

- ステップ4 CPU にヒートシンクを取り付けます。
 - a) CPU ソケット上でヒートシンクを配置します。ソケット フレームの三角形マークとヒートシンクの三 角形-マークの位置を合わせます。
 - b) T-20 トルクス ドライバを使用して、ヒートシンクを固定する 6 本の取り付けネジを締めます。
 - **注意** ヒートシンクを水平に下ろすため、ヒートシンクネジを交互に均等に締めます。ヒートシ ンクラベルに示されている順番で、ヒートシンクネジを締めます(1、2、3、4、5、6)。

ステップ5 取り外したすべてのケーブルを再接続します。

ステップ6 サーバの電源をオンにします。

RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連パーツ

Cisco UCS C シリーズ サーバで CPU の返品許可(RMA)を行った場合、CPU スペアに追加部 品が含まれていないことがあります。TAC エンジニアが交換を行うためには、RMA に追加部 品を追加する必要がある場合があります。

(注) 次の項目が CPU 交換シナリオに適用されます。システム シャーシを交換し、既存の CPU を新 しいマザーボードに移動する場合、ヒートシンクを CPU から分離する必要はありません。

シナリオ 1: 既存のヒートシンクを再利用するか、新しいノードに CPU とヒートシンクを移動 します。

・ヒートシンク クリーニング キット (UCSX-HSCK=)

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

サーマルインターフェイスマテリアル (TIM) キット (UCS-CPU-TIM=)
 1 つの TIM キットが 1 つの CPU をカバーします。

シナリオ2:既存のヒートシンクを交換しています。

ヒートシンク: UCSC-HSHP-225M6 =

新しいヒートシンクには、TIM が事前に塗布されたパッドが付いています。

・ヒートシンク クリーニング キット (UCSX-HSCK=)

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

CPU ヒートシンク クリーニング キットは最大 4 CPU およびヒート シンクのクリーニングに最 適です。クリーニング キットには、古い TIM の CPU およびヒートシンクのクリーニング用に 1 本と、ヒートシンクの表面調整用に1本、合計2本の溶液のボトルが入っています。

新しいヒートシンクスペアには TIM パッドが事前に取り付けられています。ヒートシンクを 取り付ける前に、CPUの表面から古い TIM を取り除くことは重要です。このため、新しいヒー トシンクを注文する場合にも、ヒートシンククリーニングキットを注文する必要があります。

メモリ (DIMM) の交換



(注) サーバ パフォーマンスを最大限に引き出すには、DIMM の取り付けまたは交換を行う前に、 メモリ パフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

DIMM 装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン

このトピックでは、最大メモリパフォーマンスに関する規則とガイドラインについて説明しま す。

DIMM スロットの番号付け

次の図に、マザーボード上の DIMM スロットの番号付けを示します。



図 12: DIMM スロットの番号付け

DIMM 装着ルール

最大限のパフォーマンスを引き出せるように、DIMMの取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。

- •各 CPU では A から H までの、8 つのメモリ チャネルがサポートされます、
 - CPU1は、チャネルP1A1、P1A2、P1B1、P1B2、P1C1、P1C2、P1D1、P1D2、P1 E1、P1E2、P1F1、P1F2、P1G1、P1G2、P1H1、およびP1H2。
 - CPU2は、チャネルP2A1、P2A2、P2B1、P2B2、P2C1、P2C2、P2D1、P2D2、P2 E1、P2E2、P2F1、P2F2、P2G1、P2G2、P2H1、およびP2H2。
- ・各チャネルには DIMM ソケットが 2 つあります(たとえば、チャネル A=スロット A1、A2)。
- 両方のCPUが取り付けられている場合、各CPUのDIMMスロットへの装着方法を同一にします。
- ・シングル CPU 構成の場合、CPU1 のチャネルのみに装着します(P1 A1 から P1 H2)。
- ・最適なパフォーマンスを得るには、CPUの数およびCPUあたりのDIMMの数に応じて、 次の表に示す順序でDIMMを装着します。サーバーにCPUが2つ搭載されている場合 は、次の表に示すように、2つのCPU間でDIMMが均等になるように調整します。



(注) 次のセクションに、推奨構成を示します。CPU あたり 5、7、9、10、または 11 個の DIMM を使用することはお勧めしません。

メモリ装着順序

メモリスロットは、青色と黒色に色分けされています。色分けされたチャネルの装着順序は、 最初は青色のスロット、次に黒色のスロットです。

次の表に、各メモリオプションのメモリ装着順序を示します。

表 3:2 CPU構成のDIMM装着順序

CPUあたりのDDR4DIMMの 数(推奨構成)	CPU 1 スロットへの装着	CPU 2 スロットへの装着
1	P1_C2	P2_C2
2	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
4	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
	P1_G2	P2_G2
	P1_H2	P2_H2
6	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
	P1_G2	P2_G2
	P1_H2	P2_H2
	P1_A2	P2_A2
	P1_E2	P2_E2
8	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
	P1_G2	P2_G2
	P1_H2	P2_H2
	P1_A2	P2_A2
	P1_E2	P2_E2
	P1_B2	P2_B2
	P1_F2	P2_F2

10	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
	P1_G2	P2_G2
	P1_H2	P2_H2
	P1_A2	P2_A2
	P1_E2	P2_E2
	P1_B2	P2_B2
	P1_F2	P2_F2
	P1_D1	P2_D1
	P1_E1	P2_E1
12	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
	P1_G2	P2_G2
	P1_H2	P2_H2
	P1_A2	P2_A2
	P1_E2	P2_E2
	P1_B2	P2_B2
	P1_F2	P2_F2
	P1_D1	P2_D1
	P1_E1	P2_E1
	P1_B1	P2_B1
	P1_G1	P2_G1

14	P1_C2	P2_C2
	P1_D2	P2_D2
	P1_G2	P2_G2
	P1_H2	P2_H2
	P1_A2	P2_A2
	P1_E2	P2_E2
	P1_B2	P2_B2
	P1_F2	P2_F2
	P1_D1	P2_D1
	P1_E1	P2_E1
	P1_B1	P2_B1
	P1_G1	P2_G1
	P1_C1	P2_C1
	P1_F1	P2_F1
16	すべての入力 (A1、A2) 〜 (H1、H2)	すべての入力 (A1、A2) 〜 (H1、H2)

表 4:1 CPU構成のDIMM装着順序

CPU あたりの DDR4 DIMM の数(推奨構成)	CPU1スロットへの装着
1	P1_C2
2	P1_C2
	P1_D2
4	P1_C2
	P1_D2
	P1_G2
	P1_H2
6	P1_C2
	P1_D2
	P1_G2
	P1_H2
	P1_A2
	P1_E2
CPU あたりの DDR4 DIMM の数(推奨構成)	CPU1スロットへの装着
-----------------------------	--------------
8	P1_C2
	P1_D2
	P1_G2
	P1_H2
	P1_A2
	P1_E2
	P1_B2
	P1_F2
10	P1_C2
	P1_D2
	P1_G2
	P1_H2
	P1_A2
	P1_E2
	P1_B2
	P1_F2
	P1_D1
	P1_E1
12	P1_C2
	P1_D2
	P1_G2
	P1_H2
	P1_A2
	P1_E2
	P1_B2
	P1_F2
	P1_D1
	P1_E1
	P1_B1
	P1_G1

CPU あたりの DDR4 DIMM の数(推奨構成)	CPU1スロットへの装着
14	P1_C2
	P1_D2
	P1_G2
	P1_H2
	P1_A2
	P1_E2
	P1_B2
	P1_F2
	P1_D1
	P1_E1
	P1_B1
	P1_G1
	P1_C1
	P1_F1
16	すべての入力 (A1、A2) 〜 (H1、H2)

- •1 つの CPU によって制御される 16 個の DIMM スロットで使用できる最大合計メモリ容量 は 16 x256 GB です。
- ・メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が50%減少します。メモリのミラーリングを有効にする場合、偶数個のチャネルに DIMM を取り付ける必要があります。
- NVIDIA M シリーズ GPU は、搭載メモリ容量1 TB 未満のサーバのみをサポートします。
- NVIDIA P シリーズ GPU は、搭載メモリ容量1TB 以上のサーバをサポートします。
- AMD FirePro S7150 X2 GPU は、搭載メモリ容量 1 TB 未満のサーバのみをサポートします。
- ・次の表に示す DIMM の混在使用の規則に従ってください。

表 5: DIMM の混在使用の規則

DIMM パラメータ	同じチャネル内の DIMM	同じバンク内の DIMM
DIMM 容量 例:8GB、16GB、 32GB、64GB、128 GB	同一チャネル内に異なる容 量の DIMM を混在させるこ とができます(たとえば、 A1、A2 など)。	同じバンク内で異なる容量とリビジョ ンのDIMMを混在させることはできま せん(たとえば、A1、B1)。リビジョ ン値は製造元によって異なります。同 じ PID を持つ2 つの DIMM が異なる リビジョンを持つ場合があります。

DIMM 速度 たとえば、2666 GHz	速度を混在できますが、 DIMM はチャネルにインス トールされた最も遅い DIMM/CPU の速度で動作し ます。	同じバンク内で異なる速度とリビジョ ンをDIMM容量と混在させることはで きません(たとえば、A1、B1)。リ ビジョン値は製造元によって異なりま す。同じ PID を持つ 2 つの DIMM が 異なるリビジョンを持つ場合がありま す。
DIMM タイプ RDIMM または LRDIMM、TDR DIMM	チャネル内でタイプの異な る DIMM を混在させること はできません。	バンク内でタイプの異なる DIMM を混 在させることはできません。

メモリ ミラーリング

偶数個のチャネルに DIMM を装着した場合にのみ、サーバーの CPU がメモリ ミラーリングを サポートします。1 つまたは3 つのチャネルに DIMM を装着した場合、メモリのミラーリング は自動的に無効になります。

メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が 50%減少します。2つ目の重複するチャネルは、冗長性を提供します。

DIMMの交換

障害のある DIMM の識別

各 DIMM ソケットの正面には、対応する DIMM 障害 LED があります。これらの LED の位置 については、内部診断 LED (5 ページ)を参照してください。サーバがスタンバイ電源モー ドの場合、これらの LED はオレンジ色に点灯し、障害のある DIMM であることを示します。

- ステップ1 次のようにして、既存の DIMM を取り外します。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - d) DIMM スロットの前端を覆うエアー バッフルを取り外してスペースを空けます。
 - e) 取り外す DIMM の位置を確認し、DIMM スロットの両端のイジェクト レバーを開きます。

ステップ2 次のようにして、新しい DIMM を取り付けます。

- (注) DIMM を取り付ける前に、このサーバのメモリ装着ルールを参照してください: DIMM 装着規則とメモリパフォーマンスに関するガイドライン(32ページ)。
- a) 新しい DIMM をマザーボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロットの位置合わせ機 能を使用して、DIMM を正しい向きに配置します。
- b) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクトレバーが所定の位置にロックされるまで、DIMM の 上部の角を均等に押し下げます。
- c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

ミニストレージ モジュールの交換

ミニストレージモジュールをマザーボードのソケットに差し込むことにより、内部ストレージ を追加します。このモジュールには、2種類のバージョンがあります。

(注) Cisco IMC ファームウェアには、このミニストレージモジュールの M.2 バージョンにインストールされている M.2 ドライブのアウトオブバンド管理インターフェイス(UCS-MSTOR-M2)は含まれていません。M.2 ドライブは、Cisco IMCインベントリには表示されず、Cisco IMCによって管理することもできません。これは想定されている動作です。

ミニストレージ モジュール キャリアの交換

ここでは、ミニストレージモジュールキャリアを取り外して交換する方法について説明しま す。キャリアには、メディアソケットが上部に1つ、下部に1つあります。どのタイプのミニ ストレージモジュールキャリア (SD カードまたは M.2 SSD) についても、次の手順を実行し ます。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。

ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。 ステップ4 ソケットからキャリアを取り外します。

[•]M.2 SSD キャリア: 2 つの M.2 フォームファクタ SSD ソケットを提供します。

- a) 電源装置1の前のソケットに装着されているミニストレージモジュールキャリアを見つけます。
- b) キャリアの両端で、キャリアを固定しているクリップを外側に押します。
- c) キャリアの両端を持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
- d) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。
- ステップ5 キャリアをそのソケットに取り付けます。
 - a) キャリアのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、キャリアをソケット上に置きます。2つの位置合わせペグが、キャリアの2つの穴の位置に合っている必要があります。
 - b) キャリアのソケットの端をそっと押し下げて、2本のペグをキャリアの2つの穴に通します。
 - c) 固定クリップが両端でカチッと鳴るまで、キャリアを押し下げます。
- ステップ6 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ1** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。



M.2 用ミニストレージ キャリア内の M.2 SSD の交換

ここでは、M.2 用ミニストレージキャリア(UCS-MSTOR-M2)内の M.2 SATA を取り外して 交換する手順について説明します。キャリアには、M.2 SSD ソケットが上部に1つ、下部に1 つあります。

ミニストレージ M.2 SSD の装着ルール

- ・両方の M.2 SSD が SATAであることが必要です。
- キャリア内で1つまたは2つの M.2 SSD を使用できます。
- •M.2 ソケット1はキャリアの上側にあり、M.2 ソケット2はキャリアの下側(キャリアの マザーボードコネクタと同じ側)にあります。
- ステップ1 ミニストレージモジュール キャリアの交換 (40ページ)の説明に従って、サーバの電源を切り、ミニス トレージモジュール キャリアをサーバから取り外します。
- **ステップ2** 次のようにして、M.2 SSD を取り外します。
 - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 SSD をキャリアに固定している 1 本のネジを外します。
 - b) キャリアのソケットから M.2 SSD を取り外します。
- ステップ3 次のようにして、新しい M.2 SSD を取り付けます。
 - a) M.2 SSD を下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。M.2 SSD のラベルが上向 きになっている必要があります。
 - b) M.2 SSD を押し、キャリアに対して平らになるようにします。
 - c) M.2 SSD の端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。
- **ステップ4** ミニストレージモジュールキャリアをサーバに再度取り付け、ミニストレージモジュールキャリアの交換(40ページ)の説明に従ってサーバの電源を入れます。

USBドライブの交換



注意 データが失われる可能性があるため、サーバの電源がオンの状態で内蔵 USB ドライブをホットスワップすることはお勧めしません。

- ステップ1 次のようにして、既存の内蔵 USB ドライブを取り外します。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) マザーボード上の USB ソケットの場所を確認します(PCIe ライザー2の正面)。
- e) USB ドライブをつかんで水平に引き、ソケットから取り外します。

ステップ2 次のようにして、新しい内蔵 USB ドライブを取り付けます。

- a) USB ドライブをソケットに合わせます。
- b) ソケットと完全にかみ合うまで USB ドライブを水平に押します。
- c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 13: 内部 USB ポートの場所



内部 USB ポートの有効化/無効化

工場出荷時のデフォルトでは、サーバのすべてのUSBポートが有効になっています。ただし、 内部 USB ポートは、サーバ BIOS で有効または無効にできます。

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [Advanced] タブまで移動します。
- ステップ3 [Advanced] タブの [USB Configuration] を選択します。
- ステップ4 [USB Configuration] ページの [USB Ports Configuration] を選択します。
- **ステップ5** [USB Port: Internal] までスクロールし、Enter を押し、ダイアログボックスから [Enabled] または [Disabled] を選択します。
- ステップ6 F10 を押して保存し、ユーティリティを終了します。

RTCバッテリの交換

Â

警告 バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。バッテリは、同型式のもの、または製造業者が推奨する同等の型式のものとのみ交換してください。使用済みのバッテリは、 製造元が指示する方法に従って処分してください。

[ステートメント 1015]

警告 リサイクラ:バッテリーを共有しないでください!お住いの国または地域の適切な規制に従い、 バッテリーを処分するようにしてください。

リアルタイムクロック(RTC)バッテリは、サーバの電源が外れているときにシステムの設定 を保持します。バッテリタイプはCR2032です。シスコでは、業界標準のCR2032バッテリを サポートしています。このバッテリはシスコに注文できます(PIDN20-MBLIBATT)。また、 ほとんどの電子ストアでも購入できます。

ステップ1 RTC バッテリを取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) RTC バッテリの位置を確認します。垂直ソケットは、PCIe ライザー2の正面にあります。

e) マザーボード上のソケットからバッテリを取り外します。片側の固定クリップをゆっくりと開けて隙 間を空け、バッテリをまっすぐ持ち上げます。

ステップ2 新しい RTC バッテリを取り付けます。

- a) バッテリをホルダーに挿入し、カチッという音がするまでクリップの下に押し込みます。
 - (注) バッテリのプラス側(「3v+」の刻印が付いた平らな側)がサーバの正面から見て左向き になるようにしてください。
- b) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- c) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 14: マザーボード上の RTC バッテリの場所



電源装置の交換

サーバーには、1台または2台の Titanium 80PLUS 定格電源を搭載できます。2台の電源装置 を取り付けると、デフォルトでは1+1として冗長化されますが、コールド冗長モードもサポー トされます。コールド冗長(CR)では、1台以上の電源の電力供給を一時停止し、負荷の残り がアクティブな PSU によって強制的に供給されるようにします。その結果、PSU 効率を最大 限に活用することで、負荷特性を基準にした総電力効率が向上します。

- ・電源装置の詳細については、電力仕様も参照してください。
- ・電源 LED の詳細については、背面パネルの LED (4 ページ) も参照してください。

ここでは、ACおよびDC電源装置の交換手順について説明します。「AC電源装置の交換(46 ページ)」を参照してください。

- DC 電源装置の交換 (47 ページ)
- DC 電源装置の取り付け(初回の取り付け) (49 ページ)
- DC 電源装置の接地 (50ページ)

AC 電源装置の交換



ステップ1 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランク パネルを取り外します。

- a) 次のいずれかの操作を実行します。
 - ・サーバーに電源装置が1つしかない場合は、サーバのシャットダウンと電源切断(7ページ)の 説明に従ってサーバーをシャットダウンし、電源を切断します。
 - ・サーバーに電源装置が2つある場合は、サーバーをシャットダウンする必要はありません。
- b) 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。
- c) 電源装置のハンドルをつかみながら、リリース レバーをハンドルに向けてひねります。
- d) 電源装置をベイから引き出します。
- ステップ2 次のようにして、新しい電源装置を取り付けます。
 - a) 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。
 - b) リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。
 - c) 電源コードを新しい電源装置に接続します。
 - d) サーバーをシャットダウンした場合にのみ、電源ボタンを押して、サーバーを主電源モードで起動し ます。



DC 電源装置の交換



ステップ1 交換する DC 電源装置を取り外すか、空のベイからブランク パネルを取り外します。

- a) 次のいずれかの操作を実行します。
 - DC 電源装置が1つしかないサーバで電源装置を交換する場合は、サーバのシャットダウンと電源 切断 (7ページ)の説明に従ってサーバをシャットダウンし、電源を切断します。
 - DC 電源装置が2つあるサーバで電源装置を交換する場合は、サーバをシャットダウンする必要は ありません。
- b) 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。コネクタ固定クリップを少し持ち上げて、電源 装置のソケットからコネクタを引き抜きます。
- c) 電源装置のハンドルをつかみながら、リリース レバーをハンドルに向けてひねります。
- d) 電源装置をベイから引き出します。
- ステップ2 新しい DC 電源装置を取り付けます。
 - a) 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。
 - b) リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。
 - c) 電源コードを新しい電源装置に接続します。固定クリップがカチッと所定の位置に収まるまで、コネ クタをソケットに押し込みます。
 - d) サーバをシャットダウンした場合にのみ、電源ボタンを押して、サーバを主電源モードで起動します。

図 15: DC 電源装置の交換



DC 電源装置の取り付け(初回の取り付け)

この手順は、サーバに初めて DC 電源装置を取り付ける場合に使用します。すでに DC 電源装置が取り付けられているサーバで DC 電源装置を交換する場合は、DC 電源装置の交換 (47 ページ)を参照してください。
 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。
ステートメント 1022
この製品は、設置する建物に回路短絡(過電流)保護機構が備わっていることを前提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。
ステートメント 1045
機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。
ステートメント 1074
サーバ内で異なるタイプ/ワット数の電源装置を組み合わせて使用しないでください。両方の 電源装置が同じである必要があります。
この配線手順の最初のステップの指示に従い、感電の危険を避けるために、施設の回路ブレー カーの DC 雪酒装置をオフにしてください。

- ステップ1 感電の危険を避けるために、施設の回路ブレーカーの DC 電源装置をオフにします。
 - (注) 必要な DC 入力ケーブルは、Cisco 製品 CAB-48DC-40A-8AWG です。この3mケーブルは、一方の端は電源の DC 入力ソケットに鍵のように合わせて差し込む3ピンコネクタです。ケーブルのもう一方の端にはコネクタがないので、施設の DC 電源に配線できます。
- ステップ2 ケーブルの終端処理されていない端を、施設の DC 電源入力ソースに配線します。
- **ステップ3** ケーブルの終端処理されている端を、電源のソケットに接続します。コネクタは、配線の極性とアースが 正しくなるように、鍵状構造になっています。
- ステップ4 施設の回路ブレーカーで DC 電源を復旧させます。

ステップ5 電源ボタンを押し、サーバーをブートして主電源モードに戻します。

図 16: DC 電源装置の取り付け



ステップ6 追加のシャーシの接地については、「取り付け接地(3-66ページ)」を参照してください。

DC 電源装置の接地

AC 電源装置は内部アースがあるため、サポート対象の AC 電源コードを使用する場合は、それ以上接地する必要はありません。

DC電源装置を使用する場合は、サーバシャーシからラックのアースグラウンドへの追加の接 地を行うことができます。二重孔アースラグおよびアース線で使用する2つのネジ穴は、シャー シの背面パネルにあります。



(注) シャーシの接地点は10-32ネジに合う大きさです。独自のネジ、アースラグとアース線を提供する必要があります。アースラグは、10-32ネジに合ったデュアルホールラグである必要があります。ユーザが提供するアースケーブルは14 AWG(2 mm)、最低 60℃のワイヤか、現地の規定で許可されるものでなければなりません。

PCIe ライザーの交換

このサーバには、ツール不要の PCIe ライザーが 2 つあり、PCIe カードを水平に取り付ることができます。各ライザーは、複数のバージョンで利用可能です。ライザー バージョン別のスロットと機能の詳細については、PCIe スロットの仕様 (53 ページ)を参照してください。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 交換する PCIe ライザーを取り外します。
 - a) ライザーのフリップアップハンドルと青色の前方端をつかんで均等に持ち上げ、マザーボードのソケットから回路基板を外します。ライザーを静電気防止素材の上に置きます。
 - b) ライザーにカードが取り付けられている場合は、ライザーからカードを取り外します。PCIe カードの 交換 (54 ページ)を参照してください。
- ステップ5 次のようにして、新しい PCIe ライザーを取り付けます。
 - (注) PCIeライザーは交換することはできません。PCIeライザーを間違ったソケットに差し込むと、 サーバーは起動しなくなります。ライザー1は「RISER1」のラベルが付いたマザーボードソ ケットに差し込む必要があります。ライザー2は「RISER2」のラベルが付いたマザーボードソ ケットに差し込む必要があります。
 - a) 古い PCIe ライザーからカードを取り外していた場合は、そのカードを新しいライザーに取り付けま す。PCIe カードの交換 (54 ページ)を参照してください。
 - b) PCIe ライザーをマザーボード上のソケットとシャーシ内の位置合わせスロットの上に配置します。
 - c) PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、回路基板のコネクタをマザーボード上のソケットにしっか りと差し込みます。
- ステップ6 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- ステップ7 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。





図 18: PCle ライザーの配置:3 ライザー構成



PCle カードの交換

 (注) シスコでは、シスコが認定および販売しているすべての PCIe カードをサポートしています。 シスコが認定も販売もしていない PCIe カードについては、お客様の責任でご使用ください。 シスコでは、C シリーズ ラックマウント サーバのサポートは常時行っておりますが、市販の 標準規格のサードパーティ カードを使用しているお客様は、そのカードで問題が発生した場 合、そのサードパーティ カードのベンダーにご連絡していただく必要があります。

PCIe スロットの仕様

次の表で、3通りのライザーの組み合わせにおけるスロットの仕様について説明します。

表 6:PCle ライザ 1

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ(背面パネルの開 ロ部)	NCSI のサポート
1	Gen-3 および 4 x16	x24 コネクタ	3/4 レングス	ハーフハイト	はい

表 7: PCle ライザー 2

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ(背面パネルの開 口部)	NCSI のサポート
2	Gen-3 および 4 x8	x24 コネクタ	3/4 レングス	ハーフハイト	いいえ

表 8:PCle ライザー 3

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ(背面パネルの開 口部)	NCSI のサポート
3	Gen-3 および 4 x16	x24 コネクタ	3/4 レングス	ハーフハイト	はい

次の表で、2通りのライザーの組み合わせにおけるスロットの仕様について説明します。

表 9: PCle ライザ 1

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ	(背面パネルの開	NCSI のサポート
				口部)		

1	Gen-3 および 4 x16	x24 コネクタ	¾ レングス	フルハイト	はい
	XIU				

表 10: PCle ライザー 3

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ(背面パネルの開 口部)	NCSI のサポート
3	Gen-3 および 4 x16	x24 コネクタ	3/4 レングス	フルハイト	はい

PCIe カードの交換

(注) Cisco UCS 仮想インターフェイスカードを取り付ける場合、前提条件に関する考慮事項があり ます。Cisco 仮想インターフェイスカード(VIC)に関する考慮事項(56ページ)を参照して ください。

ステップ1 PCIe ライザーから既存の PCIe カード(またはブランク パネル)を取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) 交換する PCIe カードのポートから、すべてのケーブルを外します。
- e) 両手を使って、外部ライザーハンドルとライザー前面の青い領域をつかみます。
- f) まっすぐ持ち上げて、ライザーのコネクタをマザーボード上の2つのソケットから外します。ライザー を上下逆にして静電気防止シートの上に置きます。
- g) カードの背面パネル タブを固定しているヒンジ付きプラスチック製固定具を開きます。
- h) PCIe カードの両端を均等に引いて、PCIe ライザーのソケットから取り外します。

ライザーにカードがない場合は、ライザーの背面の開口部からブランクパネルを取り外します。

- ステップ2 次のようにして、新しい PCIe カードを取り付けます。
 - a) ヒンジ付きプラスチック製固定具を開いた状態で、新しい PCIe カードを PCIe ライザーの空ソケット の位置に合わせます。

PCIe ライザー1/スロット1には、ライザーの前端に長いカードガイドがあります。長いカードガイド 内のスロットは、フルレングスカードをサポートします。

- b) カードの両端を均等に押し下げて、ソケットにしっかりと装着します。
- c) カードの背面パネルタブがライザーの背面パネルの開口部に対して水平であることを確認したら、カードの背面パネルタブでヒンジ付きタブ固定具を閉じます。

図 19: PCle ライザー カードの固定機構



ヒ ンジ付き固定プレートのリリース ラッチ	٤ ンジ付きカードタブ固定具
そ ンジ付き固定プレート	

- d) PCIe ライザーを、マザーボード上の2つのソケットと2つのシャーシ位置合わせチャネルの上に配置 します。
- e) PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、2 つのコネクタをマザーボード上の2 つのソケットにしっかりと差し込みます。
- f) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- g) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

Cisco 仮想インターフェイス カード(VIC)に関する考慮事項

このセクションでは、VICカードのサポート、およびこのサーバに関する特別な考慮事項について説明します。

Cisco UCS Manager の統合に Cisco UCS VIC カードを使用するには、サポートされる設定、配線、およびその他の要件について、『Cisco UCS C-Series Server Integration with Cisco UCS Manager Guides』も参照してください。

表 11: このサーバでの VIC のサポートと考慮事項

VIC	サーバでサポー トされる数	VIC をサポートす るスロット	<i>Cisco Card</i> NIC モー ド用のプライマリス ロット	必要な Cisco IMC ファームウェア
Cisco UCS VIC 1467 UCSC-M-V25-04	1 mLOM	mLOM	mLOM	4.2(1)
Cisco UCS VIC 1477 UCSC-M-V100-04	1 mLOM	mLOM	mLOM	4.2(1)
Cisco UCS VIC 1455 UCSC-PCIE-C25Q-04	2 PCIe	ライザー 1 PCIe スロット 1 および 2 ライザー 2 PCIe スロット 4 および 5	 ライザー1 PCIe ス ロット2 ライザー2 PCIe ス ロット5 (注) したがっ て GPU がスロッ ト2と5 に装着されている 場合、 Cisco PCIe VIC はスロッ ト1と4 に装着で きます。 	4.2(1)

Cisco VIC mLOM および **OCP** カードの交換に関する考慮事 項

Cisco UCS C225 M6 および C245 M6 サーバーで、Cisco VIC mLOM および OCP カードを交換 する際には、次の状況で Cisco IMC ネットワークとの接続が失われることがあります。

- MLOM スロットの OCP カードを Cisco VIC カードと交換し、NIC モードを共有 OCP また は共有 OCP 拡張 に設定している場合。
- MLOM スロットの Cisco VIC カードを OCP カードと交換し、NIC モードを Cisco カード MLOM に設定している場合。

Cisco UCS C225 M6 または C245 M6 サーバーの Cisco VIC mLOM または OCP カードを交換す る際は、次の推奨事項に従ってください。

 カードを交換する前に、ネットワークと接続している NIC のモードを、Cisco カード MLOM、共有 OCP、または共有 OCP 拡張 以外のいずれかに設定しておきます。カード の交換後に、適切な NIC モードを設定します。

NIC モードの設定方法については、ご使用の Cisco IMC リリースの Server NIC Configuration の項を参照してください。これは Configuration Guides に記載されています。

 または、カードを交換した後、Cisco IMC Configuration Utility/(F8 キー)を使用して適切 な NIC モードを設定します。 ご使用のサーバーの *Connecting to the Server Locally For Setup* の項を参照してください。こ れは「」 セクションを参照してください。これは Install and Upgrade Guides に記載されて います。

- ・または、カードを交換した後、Cisco IMC Configuration Utility/(F8 キー)を使用して工場 出荷時のデフォルト設定に戻してから、次の手順を実行します。
 - 1. サーバーが再起動を開始したら、F8 キーを押してシステムを Cisco IMC Configuration で起動し、デフォルトのパスワードを変更します。
 - 2. 適切な NIC モードに設定します。

mLOM スロットの VIC	mLOM スロットの Intel OCP 3.0 NIC	ライザー スロッ トの VIC	専用管理ポート。	CIMC アクセスの ための NIC モード
はい	いいえ	いいえ	0	mLOM スロット のカードを使用す る Cisco Card モード
いいえ	はい	いいえ	0	Shared OCP Extended
いいえ	0	はい	はい	Shared OCP Extended

表 12:工場出荷時設定

mLOMスロットの VIC	mLOM スロットの Intel OCP 3.0 NIC	ライザー スロッ トの VIC	専用管理ポート。	CIMC アクセスの ためのNICモード
いいえ	いいえ	0	はい	 優先順位に基づく VIC スロットでの Cisco カード: C225 M6 の場 合: 1. ライザー1: スロット1 2. ライザー3:
				スロット3 C245 M6の場合: 1. ライザー1: スロット2 2. ライザー2:
				スロット5 3. ライザー1: スロット1 4. ライザー2: スロット4
いいえ	いいえ	いいえ	0	専用

mLOM カードの交換

背面パネルでの接続を増強するため、サーバではモジュラ LOM (mLOM) カードがサポート されています。ソケットは PCIe ライザー1の下の、マザーボード上にあります。

MLOM ソケットには、Gen-3 および Gen-4 x16 の PCIe レーンがあります。サーバが 12 V のス タンバイ電源モードであり、ネットワーク通信サービス インターフェイス (NCSI) プロトコ ルをサポートしている場合、ソケットは電源がオンのままになります。

ステップ1 既存の mLOM カード(またはブランクパネル)を取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) ライザーの下の mLOM ソケットにアクセスできるように、mRAID ライザーを取り外します。

mRAID ライザーを取り外すには、両手を使って背面の青い外部ハンドルと前面の青いつまみをつかみ ます。まっすぐ持ち上げます。

RAID カード、またはライザーに取り付けられているインタポーザカードからケーブルを外す必要は ありません。スペースを確保するのに必要なだけ、ライザーを慎重に横に移動します。

- e) mLOM カードをシャーシ床面のネジ付きスタンドオフに固定している取り付けネジ(蝶ネジ)を緩めます。
- f) mLOM カードを水平方向にスライドさせてソケットから外し、サーバから取り外します。
- ステップ2 新しい mLOM カードを取り付けます。
 - a) コネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせて、シャーシの底面にmLOMカードを置きます。
 - b) カードを水平方向に押し、カードのエッジコネクタをソケットと完全にかみ合わせます。
 - c) 取り付けネジ(蝶ネジ)を締めて、カードをシャーシ床面のスタンドオフに固定します。
 - d) mRAID ライザーをソケットに戻します。

ライザーのエッジコネクタを慎重にマザーボードのソケットの位置に合わせ、同時にライザーの2つ のチャネルを内側シャーシ側面の2つのペグの位置に合わせます。ライザーの両端を均等に押し下げ て、コネクタをマザーボードのソケットにしっかりと差し込みます。

- e) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- f) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

```
図 20: mLOM カードの位置
```



SAS ストレージ コントローラ カードの交換(**RAID** または **HBA**)

ハードウェア ベースのストレージ制御については、サーバでマザーボード上の専用の垂直ソ ケットに差し込む SAS HBA またはシスコ モジュラ SAS RAID コントローラを使用できます。

ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

ストレージコントローラ(RAID または HBA)のファームウェアは、サーバにインストール されている現在の Cisco IMC および BIOS のバージョンと互換性があることを確認する必要が あります。互換性がない場合は、ファームウェア リリースのホスト アップグレード ユーティ リティ(HUU)を使用してストレージコントローラのファームウェアをアップグレードまた はダウングレードし、互換性のあるレベルにします。



 (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:コントローラハードウェア (UCSC-RAID-M6、UCSC-RAID-M6HD、UCSC-SAS-M6、UCSC-SAS-M6HD)を交換した後 に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。 これは、コントローラの suboem-idをサーバ SKU 用の正しい値にプログラムするために必要で す。これを行わないと、ドライブの一覧がソフトウェアで正しく表示されないことがありま す。この問題は、UCSM モードで制御されるサーバには影響しません。

サーバのコンポーネントを互換性のあるレベルにするユーティリティをダウンロードして使用 する手順については、ご使用の Cisco IMC リリースの HUU ガイドを参照してください: HUU ガイド。

SAS ストレージ コントローラ カードの交換(RAID または HBA)

- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** サーバから既存のストレージ コントローラ カードを取り外します。
 - (注) シャーシには、取り付け前にカードを取り付ける必要があるプラスチック取り付けブラケット が含まれています。交換時には、ブラケットから古いカードを取り外してから、このアセンブ リをサーバーに取り付ける前に、新しいカードをブラケットに取り付ける必要があります。
 - a) 既存のカードから SAS/SATA ケーブルとすべての SuperCap ケーブルを外します。
 - b) カードの青色のイジェクト レバーを持ち上げ、マザーボードのソケットからカードを外します。
 - c) カードのキャリアフレームをまっすぐ持ち上げ、カードをマザーボードソケットから外し、シャーシ ウォールの2つのペグからフレームを外します。
 - d) 既存のカードをプラスチック製のキャリアブラケットから取り外します。保持タブを脇の方へ慎重に 押して、ブラケットからカードを持ち上げます。
- ステップ3 新しいストレージ コントローラ カードを取り付けます。
 - a) 新しいカードをプラスチック製のキャリアブラケットに取り付けます。保持タブがカードの端を覆う ようにします。

- b) アセンブリをシャーシの上に配置し、カードの端をマザーボードのソケットの位置に合わせます。同時に、キャリアブラケットの後ろにある2つのスロットを、内側シャーシウォールのペグの位置に合わせます。
- c) カードの両隅を押し、ライザー ソケットにコネクタを装着します。同時に、キャリア フレームのス ロットが内側シャーシ ウォールのペグに収まっていることを確認します。
- d) カードの青色のイジェクトレバーを完全に閉じ、ソケットにカードを固定します。
- e) 新しいカードに SAS/SATA ケーブルとすべての SuperCap ケーブルを接続します。
 - 初めて取り付ける場合は、ケーブル配線の手順についてストレージコントローラのケーブルコネクタ とバックプレーンを参照してください。
- ステップ4 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。
- **ステップ6** スタンドアロンモードでサーバーが実行されている場合、Cisco UCS Host Upgrade Utility を使用してコント ローラ ファームウェアを更新し、コントローラの正しい suboem id をプログラムします。
 - (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:コントローラハードウェア (UCSC-RAID-M6HDおよびUCSC-SAS-M6HD)を交換した後に、ファームウェアの現在のバー ジョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) コン トローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。これは、コントローラの suboem-id をサーバ SKU 用の正しい値にプログラムするために必要です。これを行わないと、ドライブの 一覧がソフトウェアで正しく表示されないことがあります。この問題は、UCSM モードで制御 されるサーバには影響しません。

サーバのコンポーネントを互換性のあるレベルにするユーティリティをダウンロードして使用 する手順については、ご使用の Cisco IMC リリースの HUU ガイドを参照してください:HUU ガイド。 図 21: ストレージョントローラ カードの位置



Supercapの交換(RAID バックアップ)

このサーバには、1 台の Supercap ユニットを取り付けることができます。ユニットは、冷却 ファンモジュール列の中央にあるブラケットに取り付けます。

Supercapは、キャッシュのNANDフラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディ スク ライトバック キャッシュ DRAM を約3年間バックアップします。

- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。

- ステップ2 既存の Supercap を取り外します。
 - a) 既存の Supercap から Supercap ケーブルを外します。
 - b) 固定タブを横に押し、Supercap を取り外し可能なエアー バッフルのブラケットに固定しているヒンジ 付きラッチを開きます。
 - c) ブラケットから Supercap を持ち上げて外し、横に置きます。
- ステップ3 新しい Supercap を取り付けます。
 - a) 新しい SuperCap を、取り付けブラケット内に取り付けます。
 - b) Supercap のヒンジ付きプラスチック製クリップを閉じます。カチッと音がするまで、固定タブを押し 下げます。
 - c) RAID コントローラ カードからの Supercap ケーブルを、新しい Supercap ケーブルのコネクタに接続します。
- ステップ4 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- ステップ5 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

固定タブ

とンジ付きラッチ

ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールを、マザーボード上のミニストレージ モジュール ソケットに接続します。2 台の SATA M.2 ドライブ用のスロットが備わっており、 RAID 1 アレイと JBOD モードで SATA M.2 ドライブを制御できるようになっています。

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラの交換

このトピックでは、Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラを取り外して交換する方法に ついて説明します。コントローラボードの上部には1つの M.2 ソケット(スロット1)と、そ の下側に1つの M.2 ソケット(スロット2)があります。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- ステップ2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。

ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。

ステップ4 CPU2と PCIe ライザー3の間にあるエアーバッフルを持って取り外します。



ステップ5 マザーボード ソケットからコントローラを取り外します。 a) CPU 2 のすぐ後ろのソケットにあるコントローラの位置を確認します。



- b) コントローラボードの両端で、キャリアを固定しているクリップを外側に押します。
- c) コントローラの両端を持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
- d) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。

▶ザーボード上のソケットの場所	御 定クリップ
配置ペグ	-

- **ステップ6** 古いコントローラから交換用コントローラに SATA M.2 ドライブを変える場合は、交換用コントローラを 取り付ける前に、次の操作を行ってください。
 - (注) ドライブ上で以前設定されたボリュームとデータは、M.2 ドライブを新しいコントローラに変 えるときに保持されます。システムは、ドライブにインストールされている既存の OS を起動 します。

- a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 ドライブをキャリアに固定している1本のネジを取り外しま す。
- b) キャリアのソケットから M.2 ドライブを持ち上げます。
- c) 交換用 M.2 ドライブをコントローラ ボードのソケット上に置きます。
- d) M.2ドライブを下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。M.2ドライブのラベル が上向きになっている必要があります。
- e) M.2 ドライブをキャリアに押し込みます。
- f) M.2 SSD の終端をキャリアに固定する 1本のネジを取り付けます。
- g) コントローラの電源を入れ、2番目の M.2 ドライブを取り付けます。

図 22: Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (M.2 ドライブの取り付けの表示)



- ステップ1 マザーボード上のソケットにコントローラを取り付けます。
 - a) コントローラのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、コントローラをソケッ ト上に置きます。2つの配置ペグは、コントローラの2つの穴と一致する必要があります。
 - b) 2つのペグがコントローラの2つの穴を通過するように、コントローラのソケットの端をゆっくりと押 し下げます。
 - c) 固定クリップが両端でカチッと音がしてロックされるまで、コントローラを押し下げます。

ステップ8 上部カバーをサーバに再度取り付けます。

ステップ9 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

シャーシ侵入スイッチの交換

シャーシ侵入スイッチは、シャーシからカバーが取り外されるたびにシステムイベントログ (SEL) にイベントを記録するセキュリティ機能(オプション)です。

- **ステップ1** 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** 次のようにして、既存の侵入スイッチを取り外します。
 - a) マザーボードのソケットから侵入スイッチ ケーブルを外します。
 - b) No.1プラスドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定している1本のネジを緩めて取り外します。
 - c) スイッチ機構をまっすぐ上にスライドさせて、シャーシのクリップから外します。
- **ステップ3** 次のようにして、新しい侵入スイッチを取り付けます。
 - a) スイッチ機構を下へスライドさせ、ネジ穴が合うようにシャーシ側面のクリップにはめ込みます。
 - b) No.1 プラス ドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定する1本のネジを取り付けま す。
 - c) マザーボードのソケットにスイッチ ケーブルを接続します。
- ステップ4 カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を完全 に投入します。

図 23: 侵入スイッチの位置



トラステッドプラットフォームモジュール(**TPM**)の取り付け

信頼されたプラットフォームモジュール (TPM) は小型の回路基板であり、マザーボードの ソケットに取り付けて一方向ネジで固定します。

TPMに関する考慮事項

- このサーバは、TPM バージョン 1.2 または TPM バージョン 2.0 のいずれかをサポートします。
- TPM の現場交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合 にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。
- ・サーバに既に TPM 1.2 が取り付けられている場合、TPM 2.0 にアップグレードすることは できません。サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けることができます。
- TPM 2.0 が応答不能になった場合、サーバを再起動します。

TPM の取り付けおよび有効化

(注) TPM の現場交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。

ここでは、TPM を取り付けて有効化するときの手順について説明します。この手順は、ここで示す順序で実行する必要があります。

- 1. TPM ハードウェアの取り付け
- 2. BIOS での TPM サポートの有効化
- 3. BIOS での Intel TXT 機能の有効化

TPM ハードウェアの取り付け



- (注) 安全確保のために、TPM は一方向ネジを使用して取り付けます。このネジは一般的なドライ バでは取り外せません。
- **ステップ1** 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** PCIe ライザー2にカードが取り付けられているかどうかを確認します。
 - PCIe ライザー2にカードが取り付けられていない場合は、TPM ソケットにアクセスできます。次のス テップに進みます。
 - PCIe ライザー2にカードが取り付けられている場合は、シャーシからPCIe ライザーアセンブリを取り外してスペースを空け、次のステップに進みます。PCIe ライザーを取り外す方法については、PCIe カードの交換(54ページ)を参照してください。

ステップ3 次のようにして、TPM を取り付けます。

a) 以下に示されているように、マザーボード上の TPM ソケットを確認します。

- b) TPM 回路基板の下部にあるコネクタとマザーボードの TPM ソケットの位置を合わせます。TPM ボードのネジ穴を TPM ソケットに隣接するネジ穴の位置を合わせます。
- c) TPM を均等に押し下げて、マザーボード ソケットにしっかりと装着します。
- d) 一方向ネジを1本取り付けて、TPM をマザーボードに固定します。
- e) PCIe ライザーアセンブリを取り外してスペースを空けた場合は、ここでサーバに戻します。
- ステップ4 カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を完全 に投入します。

図 24:マザーボード上の TPM ソケットの位置



ステップ6 BIOS での TPM サポートの有効化 (72 ページ) に進みます。

BIOS での TPM サポートの有効化

ハードウェアを取り付けたら、BIOS で TPM のサポートを有効にする必要があります。


- (注) この手順を実行する前に、BIOS 管理者パスワードを設定する必要があります。このパスワードを設定するには、システムブート中にプロンプトが表示されたときに F2 キーを押して、 BIOS セットアップユーティリティを開始します。[Security]>[Set Administrator Password] に移動し、プロンプトに従って新しいパスワードを2回入力します。
- ステップ1 TPM サポートを有効にします。
 - a) ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。
 - b) BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。
 - c) [BIOS Setup Utility] ウィンドウで、[Advanced] タブを選択します。
 - d) [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。
 - e) [TPM SUPPORT] を [Enabled] に変更します。
 - f) F10 を押して設定を保存し、サーバをリブートします。
- ステップ2 TPM のサポートがイネーブルになっていることを確認します。
 - a) ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。
 - b) BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。
 - c) [詳細 (Advanced)] タブを選択します。
 - d) [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。
 - e) [TPM SUPPORT] と [TPM State] が [Enabled] であることを確認します。

PCB アセンブリ (PCBA) のリサイクル

PCBAはサーバの板金部に固定されています。PCBAをリサイクルする前に、トレイからPCBA を取り外す必要があります。PCBA はさまざまなタイプの留め具で固定されます。

始める前に



(注)

リサイクル業者のみ。この手順は、標準のフィールドサービスオプションではありません。この手順は適切な処分のための電子機器を要求するリサイクル業者ためのものであり、エコデザ インと e 廃棄物規制に準拠しています。

プリント基板アセンブリ (PCBA) を取り外すには、次の要件を満たしている必要があります。

- ・サーバを施設の電源から取り外す必要があります。
- •サーバを機器ラックから取り外す必要があります。

・サーバの上部カバーを取り外す必要があります。サーバ上部カバーの取り外し (9ページ) を参照してください。

次のツールが必要です。

- ・プライヤー
- •T10 トルクス ドライバ

ステップ1 PCBAの取り付けネジを見つけます。

次の図は、取り付けネジと留め具の位置を示しています。

図 25: UCS C225 M6 PCBA を取り外すためのネジの位置



ステップ2 T10 トルクスドライバを使用して、示されているネジをすべて取り外します。

ステップ3 板金から PCBA を取り外し、それぞれの廃棄物およびリサイクル規制に従って廃棄してください。

サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ

このサーバーには、特定のサービスおよびデバッグ機能で使用できるスイッチ(SW4)とヘッ ダー (CN4) があります。

ここでは、次の内容について説明します。



図 26: DIP スイッチおよ	:びサービス ヘッダー	・ブロック。	SW4 および	CN4 の場所
------------------	-------------	--------	----------------	----------------

トッダーブロック CN4 の場所	Ŝ₩4 DIP スイッチの場所
B IOS リカバリスイッチ(SW4スイッチ5~17)オフ(ス イッチ5):通常。オン(スイッチ17):リカバリモー ド	が ート代替 Cisco IMC ヘッダー : CN4 ピン 1 ~ 2
 BIOS パスワードクリア スイッチ (SW4 スイッチ6~ 18) オフ (スイッチ6) :通常。オン(スイッチ18) : ク リア 	システムファームウェアのセキュア消去ヘッダー(CN3、 ピン 3~4)の使用

€MOSクリアスイッチ(SW4スイッチ9~21)オフ(ス
「ッチ9):通常。オン(スイッチ21):クリア

BIOS リカバリ ヘッダー (SW4、ピン5~17)の使用

BIOS が破損すると、どのステージで破損しているかにより、さまざまな動作が発生すること があります。

•BIOS BootBlock が破損すると、システムが次のメッセージで停止する場合もあります。

Initializing and configuring memory/hardware

- BootBlock の破損ではない場合、次のようなメッセージが表示されます。
- ****BIOS FLASH IMAGE CORRUPTED****
 Flash a valid BIOS capsule file using Cisco IMC WebGUI or CLI interface.
 IF Cisco IMC INTERFACE IS NOT AVAILABLE, FOLLOW THE STEPS MENTIONED BELOW.
 1. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
 2. Reset the host.
 IF THESE STEPS DO NOT RECOVER THE BIOS
 1. Power off the system.
 2. Mount recovery jumper.
 3. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
 4. Power on the system.
 Wait for a few seconds if already plugged in the USB stick.
 REFER TO SYSTEM MANUAL FOR ANY ISSUES.

(注)

上記のメッセージに示されているように、BIOS を回復する方法は2種類あります。まず、手順1を試行します。この手順で BIOS が回復しない場合は、手順2を使用します。

手順1: bios.cap リカバリ ファイルを使った再起動

- ステップ1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリ フォルダ内のファイルを、USB ドライブのルート ディレクトリにコピーします。リカ バリ フォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれています。
 - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファイ ルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル システム でフォーマットする必要があります。
- ステップ3 USB ドライブをサーバの USB ポートに挿入します。
- ステップ4 サーバーをリブートします。
- ステップ5 フロントパネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。

サーバが、更新された BIOS ブートブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファ イルを検出すると、次のメッセージが表示されます。 Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

ステップ6 サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。

 BIOSの更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約10分間空白になります。
 更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源 を投入します。

手順2: BIOS リカバリ DIP スイッチおよび bios.cap リカバリ ファイルの使用

- **ステップ1** BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリフォルダ内のファイルを、USBドライブのルートディレクトリにコピーします。リカ バリフォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれています。
 - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルートディレクトリにある必要があります。このファ イルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル シス テムでフォーマットする必要があります。
- **ステップ3** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- ステップ4 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- ステップ5 サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ6 サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ (74ページ) に図示されている DIP スイッチ、SW4 を確認します。デフォルトの位置はスイッチ5(オフ:標準)です。BIOS リカバリモードに設定するに は、ピン 17 の位置に切り替えます(オン:リカバリモード)。
- ステップ7 AC 電源コードをサーバーに再度取り付けます。サーバーの電源がスタンバイ電源モードになります。
- **ステップ8** ステップ2で準備した USB メモリをサーバーの USB ポートに接続します。
- **ステップ9** フロントパネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。

サーバが、更新された BIOS ブート ブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファイルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

- **ステップ10** サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。
 - (注) BIOS の更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約 10 分間空白になります。更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源を投入します。

- ステップ11 サーバーが完全にブートした後に、サーバーの電源を再び切り、すべての電源コードを外します。
- ステップ12 SW4 をピン5の位置に戻します(オフ:通常)。
- **ステップ13** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

BIOS パスワード クリア スイッチ (SW4、ピン6~18)の使用

SW4 DIP スイッチを使用すると、管理者パスワードをクリアできます。

- ステップ1 サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ (74 ページ) に示されている SW4 DIP スイッチとピン6 ~ 18 の位置を確認します。

デフォルトの位置はピン6です(オフ:標準)。

- **ステップ5** BIOS パスワードをクリアするには、ピン 18 の位置に切り替えます(オン:クリア)。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があ ります。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ9** サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ10 SW4 をピン6の位置に戻します(オフ:通常)。
 - (注) SW4 をピン6の位置に戻さなかった場合、サーバーの電源を再投入するたびにパスワードが クリアされます。
- ステップ11 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。

CMOS クリア DIP スイッチ(SW4、ピン9~21)の使用

システムがハングアップしたときにサーバーの CMOS 設定をクリアする手順は、以下のとおりです。たとえば、設定が正しくないためにサーバがハングアップしてブートしなくなった場合に、このジャンパを使って設定を無効化し、デフォルト設定を使って再起動できます。



- 注意 CMOSをクリアすることによってカスタマイズされた設定が削除されるため、データが失われ ることがあります。このCMOSのクリア手順を使用する前にBIOSに必要なカスタマイズされ た設定を書き留めます。
- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ (74 ページ) に示されている SW4 DIP スイッチとピ ン 9 ~ 21 の位置を確認します。

デフォルトの位置はピン9です(オフ:標準)。

- ステップ5 CMOS をクリアするには、ピン 21 の位置に切り替えます(オン:クリア)。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があります。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ9** サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ10 SW4 をピン9の位置に戻します(オフ:通常)。
 - (注) SW4 をピン9の位置に戻さなかった場合、サーバーの電源を再投入するたびにCMOSの設定 がデフォルトにリセットされます。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

Cisco IMC 代替イメージ起動ヘッダー(CN4、ピン1~2)の使用

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC 代替イメージからシステムを強制的 に起動することができます。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - 注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 ヘッダーブロック CN4 のピン1~2の場所を確認します(サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ (74 ページ)を参照)。
- **ステップ5** CN4 ピン1および2に2ピン ジャンパを取り付けます。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。
 'Boot from alternate image' debug functionality is enabled.
 CIMC will boot from alternate image on next reboot or input power cycle.
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ9** サーバーの上部カバーを外します。
- **ステップ10** 取り付けたジャンパを取り外します。
 - (注) ジャンパを取り外さないと、サーバの電源を再投入するか、または Cisco IMC を再起動する たびに、Cisco IMC 代替イメージからサーバが起動します。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

Cisco IMC パスワード デフォルト リセット ヘッダー (CN4、ピン3~ 4)の使用

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC パスワードを強制的にデフォルトに 戻すことができます。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (7ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し (9ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 ヘッダーブロック CN4 のピン3~4の場所を確認します(サービス DIP スイッチ、ヘッダーおよびジャンパ (74 ページ)を参照)。
- **ステップ5** CN4 ピン3および4に2ピンジャンパを取り付けます。
- ステップ6 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LED が緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。

'Reset to default CIMC password' debug functionality is enabled. On input power cycle, CIMC password will be reset to defaults.

- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ9** サーバーの上部カバーを外します。
- **ステップ10** 取り付けたジャンパを取り外します。
 - (注) このジャンパを取り外さないと、サーバの電源を入れ直すたびに Cisco IMC パスワードがデフォルトにリセットされます。Cisco IMC をリブートする場合、このジャンパは影響しません。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

I

サーバの保守

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。